Date of Issue

Classification : New | Change

: 2 February 2012

Product Description

: Detector Switch

Product Part Number

: ESE16J001

Country of Origin

: Japan

Applications

: Catalogue selling

* In a case of use other than the application described above, contact Panasonic representatives.

For Reference Purpose Only

Attention>

Please examine to ensure the safety of your products.

Full preparation for Products Liability Law.

Add Fail safe function to your products.

If we do not confirm of ensure the safety products, we do not supply our produ

Electromechanical Components Business Unit

Panasonic Electronic Devices Co., Ltd.

1006 Kadoma, Osaka, Japan

Tel: +81-6-6908-7304 (Direct)

Prepared by

Contact Person

: Engineering Group-2 Monetary & Mechanical Device

Signature

Name (Print)

Development team

Title

H. Ogawa

HIROSHI OGAWA Team Leader

Authorized by

Signature

Name (Print)

Title

TAKAO FUKUYAMA

General Manager of Engineering



Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	Rule No. 3-1
標準書名	共通納入仕様書	記号番号
Subject 品名	Detector Switch ディテクタースイッチ	151—SW—0134 (R2)

1. Notification Items 通知事項

1.1 Law and the regulation which are applied

適用される法律および規制

- ①This product has not been manufactured with ozone depleting chemical controlled under the Montreal Protocol. 本製品は、モントリオール議定書で規制されているオゾン層破壊物質を使用部材の製造工程で使用していません。
- ②This product complies with the RoHS Directive (Restriction of the use of certain Hazardous Substance) in electical and electronic equipment (DIRECTIVE 2002/95/EC).
 本製品は、RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する)指令(2002/95/EC) に対応しております。
- ③All the materials used in this part are registered material under the Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture etc. or Chemical Substances. この製品の使用材料は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、既存化学物質として記載されている材料です。
- ④Permission must be obtained from the Japanese government if the product that is subject to the "Foreign Exchange and Foreign Trade Law" is to be exported or taken out of Japan.
 本製品の輸出に際しては、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規による輸出手続をお願いします。

1.2 Application Limits

用途の限定

①This product was designed and manufactured for general electronics devices household appliances, office equipment, data and communication equipment.

For the following applications in which high reliability and safety are required, or for the applications in which the failure or malfunction of the products may directly jeopardize life or cause threat of personal asset, please contact us beforehand.

本製品は、家電、事務機器、情報・通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。 本製品の故障や誤動作が人命又は財産に危害を及ぼすおそれがある等、より高信頼性・安全性が 要求される以下の用途で使用を検討するときは、必ず事前に連絡をお願いします。

・Aircraft and aerospace equipment, anti-disaster or anti-crime equipment, medical equipment, transport equipment(automotives, trains, boat etc), high public information processing devices or the other equipments or devices that are equivalent to the above mentioned. 宇宙・航空機器, 防災・防犯機器, 医療機器, 輸送機器(自動車・列車・船舶等), 公共性の高い情報処理機器, その他上記と同等の機器



Please give us prior notification when this product is used in the products or models other than those specified in this specification. In the case where any problem occurs when this product is used in such products or models without any prior notification to us, our guarantee may not cover such a problem. 弊社の製品を本納入仕様書に記載の貴社製品、機種以外に使用される場合は、

弊社に事前の連絡をお願いします。

弊社への事前連絡なしに使用し、その機種で問題が発生した場合、弊社にて保証できない場合があります。

Sym 符号	Date 日付	Revision 改訂履歴	Signed 記 印	Checked 検印
1	'09.8.3	·Addition of spec. 仕様追加(1.2 ③Quality coverage (Immunity) 品質楠償範囲(免賣))	T.N	T.T K.Y
2	'11.11.1	·Addition of spec. 仕様追加(1.2 ①)	K.T	K.Y H.O

Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	Rule No.3-2
標準書名	共通納入仕様書	記号番号
Subject 品名	Detector Switch ディテクタースイッチ	151—SW—0134 (R2)

- ②Although we are exerting our best efforts to maintain the quality of these Products, we cannot guarantee that they will never cause short circuiting and open circuitry, please do not use this switch for the function that influences the life. Therefore, when designing an equipment or device with which the priority is given to the safety, you will please carefully study the influences to the whole equipment of a single function failure of a switch in advance to make out a fail-safe design providing necessary protective circuits. スイッチの品質には万全を尽くしておりますが、故障モードとして、接触抵抗値変化(増大)、ショート、オープン、温度上昇の発生が皆無とは言えませんので人命に影響する機能に使用しないで下さい。安全性が重要視されるセットの設計に際しては、スイッチの単一故障に対しセットとしての影響を事前にご検討頂き、
 - 1. Preparing a protective circuit or protective device to improve system safety, and 保護回路や保護装置を設けて、システムとしての安全性を図る。
 - 2. preparing a redundant circuit to improve system safety so that the single fault of a switch does not cause a dangerous situation.

 冗長回路等を設けて、単一故障では不安全状態とならないようにシステムとしての安全性を図る。等、フェール・セーフ設計のご配慮を十分に行い、安全性を確保して頂きますようお願いします。

① ③Quality coverage (Immunity)

品質補償範囲(免責)

- ·Please use this product within the range of the specification described in
- "Products Specification For Information". 当製品は、「納入仕様書」に記載の仕様の範囲内でご使用ください。
- ・Please acknowledge that our company and distributors cannot assume the responsibility at all beforehand about the accident and others when notes described in accident when it uses it by any chance outside the specification and "Application Notes" are not observed. 万一仕様外でご使用になった場合の事故、「ご使用上の注意」に記載の注意事項が遵守されなかった場合の事故、その他につきましては、当社及び販売取り扱い会社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
- 1.3 Handing of the delivery specification

本納入仕様書の取り扱い

- ・Writings in this specification form are subject to change through precautions.

 本納入仕様書の記載内容の変更については、御社と事前協議の上実施せて頂きます。
- This specification form specify this item only. Please perform your approval test in the actual application conditions beforehand.

本納入仕様書は、本製品単体での品質を保証するものです。ご使用に際しては、御社機器に取り付けられた状態で必ず確認・評価をお願いします。

- ・The term of validity of this product specification shall be one year from the issue date. In case more than one year past, please request us new specifications again before ordering this product. 本納入仕様書の有効期限は発行日より1年とし、1年経過後にご使用をご検討される場合は納入仕様書の再請求をお願い致します。
- After checking, put your receipt stamp or sign on the specification, and return one copy to us. In case that we received your order without returning the specification, we understand that you have approved the contents of the specification. ご受領後、本納入仕様書に御社受領印を押印の上、1 部を弊社へご返却ください。

□支限後、平和八L体音に岬江支限HJを打HJV上、L 前を発化、ことが、CCV 。 尚、ご返却がなくご注文を頂いた場合、受領頂けたものとさせて頂きますので宜しくご了解願います。

Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	Rule No.3-3
標準書名	共通納入仕様書	記号番号
Subject 品名	Detector Switch ディテクタースイッチ	151—SW—0134 (R2)

1.4 Manufacturing Sites

生産工場

【ESE13, ESE16, ESE18, ESE21, ESE22, ESE23, ESE24, ESE58 Type/形】

The country of manufacture: Japan

生産国 : 日本

Panasonic Electronic Devices Japan Co., Ltd. Wakasa Division

パナソニック エレクトロニックデバイス ジャパン株式会社 若狭ディビジョン

【ESE11, ESE31 Type/形】

The country of manufacture: China / Japan

生産国 : 中国/日本

Panasonic Electronic Devices (Qingdao) Co., Ltd.

パナソニック エレクトロニックデバイス青島有限公司

Panasonic Electronic Devices Japan Co., Ltd. Wakasa Division

パナソニック エレクトロニックデバイス ジャパン株式会社 若狭ディビジョン

2.Summary

概要

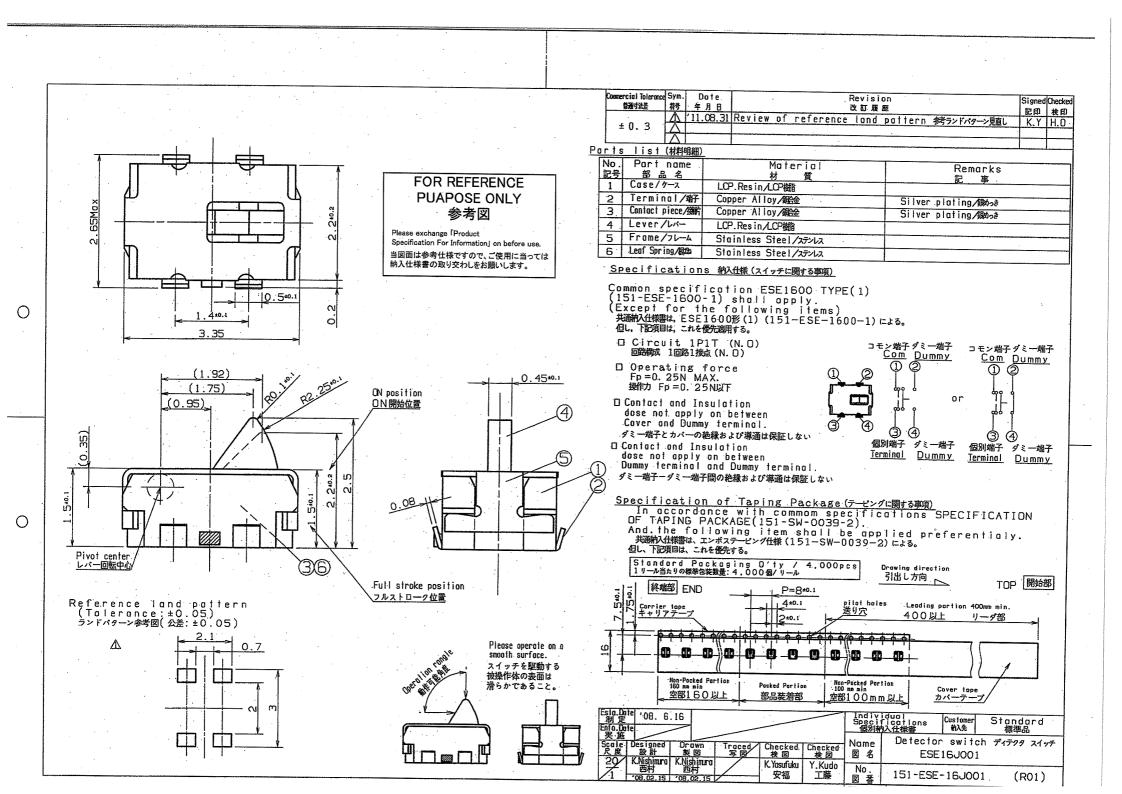
2.1 This specifications applies the detector switch.

本仕様書は、ディテクタースイッチに適合します。

2.2 This specifications is a constituent document of contract for business concluded between your company and Panasonic Corporation.

本仕様書は、貴社とパナソニック(株)との間で締結された取引に関する契約構成書類である。

2.3 Item not particularly specified in this specifications shall be in conformance with JIS Standards. 本仕様書に別段の規定が無い事項については、JIS規格に準ずるものとする。



Title 標準	主 夕	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMA 共通納入仕様書	ATION	Rule No 記号番号	
Subject		ESE1600Type (1)			
品名	ગ	ESE1600 Type (1) ESE1600 形 (1)		l DI-E	SE-1600—1
	\ F. T ~				(R 5)
(Note (注意	g) pri 個 【2】Te	case there are differences between the individual specifications and the ority shall be given to the individual specifications. 別納入仕様書と本仕様書とで、矛盾が生じる項目は、個別納入仕様 est conditions … Temperature; 5 ℃~35 ℃, Humidity; 45 %~8 mospheric pressure; 86 kPa~106 kPa.	書を優先適月	-	
		脉条件 ··· 室温 5 ℃~35 ℃, 相対湿度 45 %~85 %, 気圧 86 k	-Do∼106 b	の供能で	行 っ
			1a 100 KI		
	ITEM	SPECIFICATIONS			IARKS ≠
	項目	規格		備	考
1. A 夕	Appearance 卜 觀	There shall be no harmful plating defective, rust, cracking, chip an deformation etc., on function. 機能を損なう、めっき不良、錆、傷、割れ、変形がないこと。 There shall be no noticeable deformation in the alignment of the tel 端子の並びには、変形のないこと。			
2. D	imensions	In accordance with the individual specifications.			·····
· . 寸		個別納入仕様書による。			
	Tarking	In accordance with the individual specifications.			
表	_	個別納入仕様書に規定する個所に、定められた内容が明瞭に表いること。	示されて		
4 7	ACCII ANIIC	AL CHARACTERISTICS			
4. I	MECHANIC 核核成白				
1 54	roke	In accordance with the individual specifications.		1	
_	ioke トローク	個別納入仕様書による。			
	perating force	In accordance with the individual specifications.			
_	作力	個別納入仕様書による。			
	perating	No abnormalities to apply following load on the tip of operating pa	rt for 15 s.		
	art strength	下記の力を操作部先端に 15 秒間加えて異常のないこと。			
操	作部強度	☐ Operating direction ··· 2 N			
		操作方向			
		☐ Drawing direction ··· 2 N			
		引張方向			
		□ Right direction against operating direction … 2N 操作方向と直角方向			
4 W	obble of	1.0mm max. to apply load 300 mN on the tip of operating part.			
-	erating part	操作部先端に、300 mN の力を加えて 1.0 mm 以下であること。			
	作部ガタ	2017 617 2 100			
Sym	Date	Revision		Signed	Checked
符号	日付	改訂履歴		記印.	検印
Δ	'08.12. 1	 Deletion of spec. 仕様削除 [Sn-Pb Eutectic solder 共晶はんだ] (6.7 Solderability はんだ付け性、6.8 Soldering heat はんだ耐熱性) Addition of spec. 仕様追加 (SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE エンボステーピングセーシーをではいる。 Deletion of specifications.仕様削除 (Application Notes⑤ ご使用上の注意事項⑥ Shift of Notification Items が 	上様) 通知事項に移行)	K.T	K.Y Y.K
1	'09.5.15	・Change of spec. 仕様変更 (9.3 Peeling strength of cover tape カバーテープの剥離強度)		J.H	T.T K.Y
添	'09.7. 1	Definitely of specification. 仕様明確化 (6.1 Storage temperature 保存温度範囲)		T.N	T.T K.Y
*	'10. 2. 3	・Change of spec. 仕様変更 (7. Soldering heat: Manual soldering はんだ耐熱性:手はん	だ)	J.H	T.I Y.K
꿌	'11. 7. 25	· Deletion of spec. 仕様削除	All refer (FE)	к.т	K.Y H.O
737	11. 1. 23	(③-5 Prohibited items and notes on mounting and operating conditions 取付け及び使用条件に関する禁止及び注	息事項)	<u> </u>	
	1		3000		
			T (1) :	Clarata	D10
Esta. Dat	e	Panasonic Electronic Devices Japan Co., Ltd. Wakasa Division	Check 検印	Check 検印	Plan 担当者
	10. Sep	. 2007 パナソニック エレクトロニックデバイス ジャパン株式会社	Y. Kudo	K. Yasufuku	K. Nishimura
制定日		若狭ディビジョン	一丁藤	安福	西村

•

		COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	Rule No.11-2
Title		共通納入仕様書	記号番号
	書名	ESE1600Type (1)	151—ESE-1600—1
Subj 品名		ESE1600 形 (1)	(R.5)
帕华		SPECIFICATIONS	REMARKS
	ITEM	規 格	備考
	項目	No breaking of terminal and terminal plate to apply load 0.5 N in each	One test /
5	Strength of	direction on the tip of the terminal for 15 s.	One terminal
	terminal and	direction on the up of the terminal to 13 s. 端子の先端に、0.5 N の力を任意の方向に 15 秒間加えて、端子及び	1回試験/
	terminal plate	端子の充端に、0.3 Nの力を任息の方に15 でにあれています。端子板の破損のないこと。但し、端子の曲がり・変形は判定対象外とする。	1 端子
	端子·端子板	端子板の破損のないこと。但し、端子の曲がり、変形は刊足がありている。	
	強度		
5.	ELECTRICAL	CHARACTERISTICS	
		3 VDC 50 μA to 5 VDC 10 mA (Resistive Load)	
1	Rating	DC3 V 50 μA ~ DC5 V 10 mA (抵抗負荷)	
	定格	$500 \text{ m}\Omega$ max after switching without load several times.	Measuring
2	Contact	(Full stroke condition)	condition
	resistance	無負荷にて数回切換えを行った後、500 m Q 以下。	測定条件
	接触抵抗	無負荷にて数回の決たとけったは、 (フルストローク状態)	1 kHz±200 Hz
			20 mV,50 mA
			max.
	777'41 - 4 1'	100 V AC (50 Hz or 60 Hz) for 1 minute on between non-continuous	It does not apply
3	Withstanding voltage	terminals and between outer metal part.	during switching.
	wonage 耐電圧	非連続端子間・端子ー外部金属部間共に、	切換え途中は
	11 电/工	AC 100 V (50 Hz or 60 Hz) 1 分間。	適用しない。
	•	ダミー-ダミー端子間, ダミーーカバー間は除く。	
		100 MΩmin. at 100 V DC for 1 minute on between	It does not apply
4	Insulation resistance	non-continuous terminals and between outer metal part.	during switching.
	絶縁抵抗	非連続端子間・端子一外部金属部間共に、	切換え途中は
	MC1/24/15/17 C	DC 100 V 1 分間 100 MΩ以上。	適用しない。
		ダミーーダミー端子間、ダミーーカバー間は除く。	
	Bouncing/	10 ms max. at ordinary switching condition. (200 mm/s)	
5	Chattering	通常の切換え(200 mm/s)状態にて、… 10 ms 以下。	
	ハ゛ウンシンク゛/	通用。5分次元(200 <u>222 5</u> 77 77 2	
	チャタリング		
6.	ENVIRONM	ENT CHARACTERISTICS	
	環境的	勺特性	
1	Operating	-10 °C to +60 °C	
	temperature	$-10~\% \sim +60~\%$	
	使用温度範囲_	107.90	Bulk.
∕3∖	Storage	-40 °C to +85 °C	単品状態
	temperature	-40 °C ~ +85 °C	Taping package.
	保存温度範囲	-20 °C to +60 °C	Taping package.
		-20 °C ~ +60 °C	7 20 7 100
2	Heat	Leave in room temperature and room humidity for an hour after placing	
	resistance	in chamber of temperature +70 °C±2 °C for 96 hours.	
	耐熱性	+70 ℃±2 ℃の槽中に 96 時間放置後、常温常湿中に 1 時間放置する。	
		☐The contents of table-1 shall be satisfied.	
		表1を満足すること。	
		□ No harmful deformation, cracking and chip etc., on function.	
		機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
		Leave in room temperature and room humidity for an hour after placing	
3	Low	in showher of temperature -25 °C ±3 °C for 96 hours.	
	temperature resistance	in chamber of temperature -25 0 ± 5 0 to	
	resistance 耐寒性	☐ The contents of table-1 shall be satisfied.	
	顺承江	表1を満足すること。	
		X 1 亿种人 7 公一0	
		No harmful deformation cracking and chin etc On nunction.	l l
		□No harmful deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	

標準書名	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION 共通納入仕樣書	Rule No.11-3 記号番号
Subject	ESE1600Type (1)	151—ESE-1600—1
品名	ESE1600 形 (1)	(R 5)
ITEM	SPECIFICATIONS	REMARKS
項目	規格	備考
4 Moisture resistance 耐湿性	Leave in room temperature and room humidity for an hour after placing in chamber of temperature +40 ℃±2 ℃ and 90 %RH to 95 %RH for 96 hours. +40 ℃±2 ℃, 90 %RH~95 %RH の槽中に 96 時間放置後、	
	常温常湿中に 1 時間放置する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
5 Endurance 耐久性	(1) No load test 無負荷試験 50,000 cycle operations with no load. (Switching speed 15 times/min to 20 times/min.) 無負荷で、50,000 回 (開閉頻度 15 回/分~20回/分)往復動作する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
	(2) load test 負荷試験 50,000 cycle operations with rated load. (Switching speed 15 times/min to 20 times/min.) 定格負荷で、50,000 回(開閉頻度 15 回/分~20回/分)往復動作する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	
6 Temperature cycle test 耐温度 サイクル	Leave in room temperature and room humidity for an hour after testing 20 cycles at following condition. 下記サイクルを 1 サイクルとして、20 サイクル試験後、常温常湿中に 1 時間放置する。	
	+70℃±2℃ Room temperature 常温 -10℃±2℃ 10 min	
	□The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	

,

Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR IN	FORMATION	Rule No.11—4
標準書名	共通納入仕様書		記号番号
Subject	ESE1600Type (1)		151—ESE-1600—1 (R. 5)
品名	ESE1600 形 (1)		REMARKS
ITEM	SPECIFICATIONS		備考
項目	規 格		7 用 <i>**</i> フ
7 Solderability はんだ 付け性	「Solderability はんだ Alloy composition 合金組成 … Sn-3Ag-0.5Cu Made by Senju Metal Industry Co.,Ltd (M705) 千住金属工業(株)製 (M705)を使用。 ・Flux フラックス CF-110VH-2A (made by TAMURA KAKEN CO.,LTD タムラ化研製.) ・Pre-treatment 前処理:PCT test PCT 試験 … 105 ℃,100 %RH 4 h (Test shall be done in a condition of packing. 包装状態) ・Test temperature 試験温度:245 ℃~250 ℃ ・Dipping speed 浸漬速度:20 mm/sec ・Dipping depth 浸漬深さ:1 mm~2 mm ・Dipping an angle 浸漬角度:Vertical direction 垂直方向 ・Test method 確認方法:Measured the time of zero cross by Menisuco-graph method. Test did dip method for test balance. メニスコグラフ法によるゼロクロス時間測定 SMD 部品であるが試験安定性の為 DIP 式で実施。 □Solder wetting times shall be 3 s or less. はんだ濡れ時間 3 秒内。 □The solder shall be covered on 90 % min. of dipping area		Soldering process shall be done at release condition only. はんだ付け工程はレリーズ状態に限る。
8 Soldering heat	□The solder shall be covered on 90 % mm. of on the plating surface. <u>めっき面において</u> 、浸漬面積の 90 %以上、 はんだが付いていること。 Following tests shall be done in a condition of mounting of (t=1.0 mm Single sided PWB) P 基板(t=1.0 mm 片面プリント基板)に実装状態で、	n PWB.	Solder Used 使用はんだ
はんだ一番熱性	【Reflow soldering リフローはんだ】 Test shall be done 2 times by following condition. 下記条件にて、2 回試験を行う。 Temperature profile 温度プロファイル 250 +5/6℃ 230℃ 150~180℃	□The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful deformation on function. 機能上、有害な変形のないこと。	Reflow soldering リフローはんだ …Used Alloy composition 合金組成 Sn-3Ag-0.5Cu

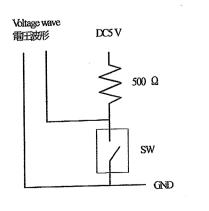
Title 標準書名	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFOR	MATION	Rule No.11-5 記号番号
Subject 品名	ESE1600Type (1) ESE1600 形 (1)		151—ESE-1600—1 (R. 5)
ITEM	SPECIFICATIONS		REMARKS
項目	規格		一備考
8 Soldering	【Manual soldering 手はんだ】	: :	7
heat はんだ 耐熱性	Shall be done at temperature 320 °C±10°C for 3 s +1/0 s. 320 °C±10 °C 3 秒 +1/0 秒間行う。 •Soldering iron with 60 W max. (Tip diameter: φ 1 mm max.) 60 W 以下のはんだゴテ (コテ先の径 φ 1 mm 以下) (Note)Soldering iron shall not be touched on resin part. Abnormal pressure shall not be apply on terminal. (注意) 樹脂部にはんだゴテが当たらないこと。 また、端子に異常加圧のないこと。	□The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足 すること。 □No harmful deformation on function. 機能上、 有害な変形 のないこと。	Flux Used 使用フラックス CF-110VH-2A (made by TAMURA KAKEN Co., Ltd. タムラ化研製)
9 Flux proof 耐 フラックス性	Test shall be done in a condition of mounting on PWB (Item No. 6.8 Soldering heat: t=1.0 mm Single sided PWB). P 基板(t=1.0 mm 片面プリント基板)に実装状態で、はんだ耐熱性を実施後、 □Flux shall be not flowed inside of switch. スイッチ内部へフラックスが流入していないこと。		
10 Drop shock proof 耐落下 衝撃性	Drop from a height of 1m on hard board of thickness 3 cm 10 tin 厚さ3 cm の樫板上に、1m の高さより10 回自然落下を行う。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表1を満足すること。 □No harmful deformation, cracking and chip etc., on fund Except for flaw and terminal bending. 機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 但し、傷・端子曲がりは除く。	-	
1 Shock resistance 耐衝擊性	Test shall be done at following condition. Acceleration: 735m/s² (75 G) Operating time: 6 ms Test direction: Each two directions of X,Y and Z direction Test frequency: Every 3 times (Total 18 times) 加速度:735m/s² (75 G) 作用時間:6 ms 試験方向:X,Y,Z 名試験回数:各 3 回(計 18 回)の試験を行う。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful deformation, cracking and chip etc., on func機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	≨2 方向	
2 Vibration Proof 耐振性	Vibration of amplitude: 1.5 mm, f=10 Hz~55 Hz~10 Hz and the 1 minute shall be done in X,Y and Z direction for respective 2 hot 振幅: 1.5 mm, f=10 Hz~55 Hz~10 Hz, 周期:1 分間の振動X,Y,Z 方向に、各 2 時間行う。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful deformation, cracking and chip etc., on functor 機能上、有害な変形・ひび割れ・欠け等のないこと。	urs. 肋を	

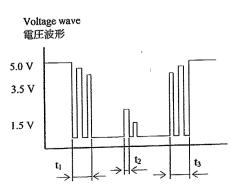
TEM	Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	Rule No.11-6 記号番号	
Subject 品名 FSE16OO 升 (1) (R5) REMARKS 「TEM 項目 Place in chamber of +40 ℃±2 ℃, 90 %RH to 95 %RH and 3 ppm±0.5 ppm H₂S for 96 hours. +40 ℃±2 ℃, 90 %RH~95% RH, H₂S 3 ppm±0.5 ppm の槽中に 96 時間放置する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 4 Joint strength of solder はんだ 接合強度 ・Solder 使用はんだ:Alloy composition 合金組成 … Sn-3Ag-0.5Cu Made by Senju Metal Industry Co.,Ltd (M705−221BM) 千住金属工業(株)製 (M705−221BM)を使用。 ・Solderability condition はんだ付け条件: … Pre heat 予備加熱:150 ℃~170 ℃、60 s~120 s … Heat 本加熱:230 ℃ min.、30 s~40 s	標準書名	共通納入仕様書		ı
BSE 1800 分 (1) TEM 項目				•
打EM 項目 規 格				
項目 規 格 Hydrogen sulfide resistance mi硫化性 96 時間放置する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 14 Joint strength of solder はんだ (M705-221BM) 接合強度 ・Solderability condition はんだ付け条件: … Pre −heat 予備加熱: 150 ℃~170 ℃、60 s~120 s … Heat 本加熱: 230 ℃ min.、30 s~40 s			_	
13 Hydrogen sulfide 3 ppm±0.5 ppm H ₂ S for 96 hours. +40 ℃±2 ℃, 90 %RH v95 %RH, H ₂ S 3 ppm±0.5 ppm の槽中に mi硫化性 96 時間放置する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。□No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 14 Joint strength of solder はんだ (M705−221BM) 千住金属工業(株)製 (M705−221BM)を使用。 ・Solderability condition はんだ付け条件: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			加 与	rescore.
resistance 耐硫化性 +40 ℃±2 ℃, 90 %RH~95% RH, H ₂ S 3 ppm±0.5 ppm の信中に 96 時間放置する。 □The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 14 Joint strength of solder はんだ	13 Hydrogen	2 mm + 0.5 npm HoS for 96 hours.		
□ The contents of table-1 shall be satisfied. 表 1 を満足すること。 □ No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 14 Joint strength of solder はんだ : Alloy composition 合金組成 … Sn-3Ag-0.5Cu Made by Senju Metal Industry Co.,Ltd (M705-221BM)	resistance	+40 ℃±2 ℃, 90 %RH~95% RH, H ₂ S 3 ppm±0.5 ppm 少信中に		
□No harmful rust, deformation, cracking and chip etc., on function. 機能上、有害な錆・変形・ひび割れ・欠け等のないこと。 14 Joint strength of solder はんだ (M705-221BM) チ住金属工業(株)製 (M705-221BM)を使用。 ・Solderability condition はんだ付け条件: ・・Pre - heat 予備加熱: 150 ℃~170 ℃、60 s~120 s・・・ Heat 本加熱: 230 ℃ min.、30 s~40 s	间的研究16.1生	☐ The contents of table-1 shall be satisfied.		
が of solder はんだ (M705-221BM) 接合強度		No harmful rust deformation, cracking and chip etc., on function.		
… Peak ピーク: 245 ℃~250 ℃ ·Temperature cycle 温度サイクル: … Test cycle 試験サイクル数: 1000 cycle … 1 cycle: Peak temperature ピーク温度 −25 ℃±3 ℃, 70 ℃±2 ℃	of solder はんだ	Made by Senju Metal Industry Co.,Ltd (M705-221BM) 千住金属工業(株)製 (M705-221BM)を使用。 • Solderability condition はんだ付け条件: … Pre heat 予備加熱: 150 ℃~170 ℃、60 s~120 s … Heat 本加熱: 230 ℃ min.、30 s~40 s … Peak ピーク: 245 ℃~250 ℃ • Temperature cycle 温度サイクル: … Test cycle 試験サイクル数: 1000 cycle … 1 cycle: Peak temperature ピーク温度 −25 ℃±3 ℃, 70 ℃±2 ℃ Time to hold peak temperature is more than 7 minute. 比ーク温度保持時間 各 7 分以上		

【Table-1 表 1】

Contact resistance	Voltage drop ··· max. 1.5 V max. as shown in Fig.1
接触抵抗	電圧降下 ··· 1.5 V 以下 図 1 参照
Bouncing / Chattering ハ・ウンシング / チャタリング	15 ms max. as shown in Fig. 1 (ordinary switching(200mm/s)condition) 15 ms 以下 図 1 参照 (通常の切換え(200mm/s) 状態にて)
Insulation resistance	100 V DC 10 MΩ min.
絶縁抵抗	DC 100 V 10 MΩ以上
Withstand voltage	100 V AC for 1 minute
耐電圧	AC 100 V 1 分間
Operating force	350 mN max.
操作力	350 mN 以下

【Fig-1 図 1】 t_1, t_3 : Bouncing バウンシング t_2 : Chattering チャタリング





Title 標準書名	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION 共通納入仕樣書	Rule No.11- 記号番号
Subject	ESE1600Type (1)	151—ESE-16
品名	ESE1600 形 (1)	(R
	♪ SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE エンボステーピング仕様	
ITEM	SPECIFICATIONS	
項目	規 格	
7. Scope 適用範囲	This specification outlines engineering information of the taping package. In case there are differences between the individual specification and this priority shall be given to the individual specification 当仕様書は、エンボステーピング対応製品のテーピング仕様について適個別納入仕様書と当仕様書とで矛盾が生じる項目は、個別納入仕様書と	specification, í用する。
8. Appliance 適用機種	Shall be applied to parts of embossed taping package. エンボステーピング対応製品に適用する。	
9. Specification of tapin テーピング		
1 Dimensions テーピング寸法	In accordance with individual specification. 個別納入仕様書による。	
2 Protrusion of	① Cover tape shall not protrude on the pilot holes.	
cover tape	パイロット穴にカバーテープがはみ出していないこと。	
カバーテープの	② Protrusion of cover tape from carrier tape shall be 0.1 mm max.	
はみ出し	キャリアテープ幅に対してカバーテープのはみ出し。 … 0.1 mm 以	下
3 Peeling strength of cover tape カバーテープの 剥離強度 (Refer to conform with JIS C 0806-3) (JIS C 0806-3 に準ずる)	Tested as follows, peeling strength of cover tape shall be 0.1 N ~ 1 N. 下記の試験条件で測定して、剥離強度は、0.1 N ~ 1 N のこと。 □ Peeling direction ··· as follows 剥離方向 図示とおり □ Peeling speed ··· 300 mm./min. 剥離速度 □ Peeling angle ··· 165° ~180° 剥離角度	165° ~18 Carrier tap \$ + 4 17 7 - 7
4 Tensile strength of taping package テープの引張り強度	Tensile strength of taping package after sealing shall be 10 N minimum. No tearing off and peeling off of taping package shall exist. シール後のテープの引張り強度は、・・・ 10 N 以上のこと。 また、この時テープの破断、シールはがれのないこと。	
5 Detachable characteristics 部品の抜取性	 Switch shall fall freely from the reversed carrier tape after the switch pushed at 100 mN~200 mN. (No adhesion by grease) スイッチを軽く(100 mN~200 mN)押し込んだ後、キャリアテープを逆さにして、スイッチが自然落下すること。(接点潤滑剤による、粘着のないこと。) Switch shall not adhere on cover tape at the peeling of the cover tape. カバーテープの剥離時に、カバーテープにスイッチが付着していない。 	こと。
5 Lacking of parts 部品の欠品	There shall be no lack in packing. スイッチの部品欠品のないこと。	

	TON FOR BEODMATION	Rule No.11-8
Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION	記号番号
標準書名	共通納入仕様書	151—ESE-1600—1
Subject	ESE1600Type (1) ESE1600 形 (1)	(R 5)
品名	SPECIFICATIONS	
ITEM	規 格	
項目	が た 10	
10. Specification of reel リール仕様		
1 Dimensions		
リール寸法	(>
'		
·		
NO.		
No.		
2 Indication リール仕様	Following items shall be indicated on the reel. Customer's part No. Panasonic Part No. Quantity Manufacturing lots. Company's name or Trade mark リール表面に下記項目が表示されていること。 (ユーザー品番:指定のある場合のみ)、当社品番、数量、製造ロット、当社のような場合のより、当社品番の表別では、製造ロット、当社のような場合のより、当社のような場合のようでは、対象に対象を表別である。	社社名又は略号

	Title 標準書名	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION 共通納人仁特書	Rule No.11-9 記号番号
	Subject	ESE1600Type (1)	151—ESE-1600—1
I	品名	ESE1600 形 (1)	(R 5)



Application Notes ご使用上の注意事項

注意事項についてご配慮ください。



When using our Detector Switches, please observe the following items ("prohibited items") and be cautions of the Following in order to prevent dangerous accidents and deterioration of performance. ご使用に際しては、不安全事故や性能劣化等の未然防止のため、以下の禁止事項の厳守と

① Prohibited items and notes on mounting

実装に関する禁止及び注意事項

- (1) When soldering (including preheat), set the lever to the release position. はんだ付けする際(プリヒート含む)は、操作部(レバー)をレリーズ状態にして行ってください。
- (2) Do not dip-solder after reflow-soldering to prevent from jumping flux. フラックス上がり防止のため、リフローはんだをした後、ディップはんだはしないでください。
- (3) Since the detector switches are not sealed, do not wash them. スイッチは密閉構造になっていないため、洗浄はしないでください。
- (4) With the switch installed on the printed wiring board, do not stack the boards. プリント配線板に実装後、基板の積重ねをしないでください。

2 Notes on circuit conditions

回路条件に関する注意事項

- To ensure reliability, use detector switches within the rated range, as designated in "Product Specifications for Information.
 - "信頼性確保のため、納入仕様書で規定している定格の範囲内でご使用ください。
- (2) To avoid malfunction of a set due to bounce generated by turning the switch ON and OFF, and/or due to chatter generated by external vibrations, etc., take the following into consideration in design. スイッチの ON 又は OFF への切換え動作時のハウンシンが及び外部振動時等のチャタリングによるセットの誤動作を防止するために、下記のような設計配慮をお願いします。
 - 1. Reading twice or more. (At the microcomputer processing) 複数回の読み込みを行う。(マイコン処理の場合) (Recommendation: Reading three times or more at the cycle of 3ms or more.) (推奨:3 ms 以上の周期で3回以上の読み込み)
 - 2. Installing CR integration circuit.

CR 積分回路を設置する。

(Recommendation: Time constant 6ms or more.)

(推奨:時定数 6 ms 以上)

③ Prohibited items and notes on mounting and operating conditions

取付け及び使用条件に関する禁止及び注意事項

- (1) Design so that the load applied to the lever during operation is within the rated range of the Switch's lever strength.

 ご使用の際、操作部にかかる力は、スイッチの操作部強度の規格範囲内で行えるように設計してください。
- (2) As a rule, operate the lever center parallel to the move the switch. 原則として、スイッチはレバーの中心を平行に操作して下さい。
- (3) Design and use that external stress is not applied to the switch's lever in other than pushing direction. で使用の際、レバーに押し込み方向以外からの外部応力が加わらないように設計して下さい。
- (4) To avoid destruction of a switch. Design and use that the switch's lever is operated to abnormal direction by the mounting is not in the right place.

 スイッチの破壊を防ぐため、実装ずれによってレバーが特異な方向に操作されないように設計して下さい。

Title	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION 共通納人仕様書	Rule No.11—10 記号番号
標準書名 Subject 品名	ESE1600Type (1) ESE1600 形 (1)	151—ESE-1600—1 (R. 5)

3 Prohibited items and notes on mounting and operating conditions (Continuation) 取付け及び使用条件に関する禁止及び注意事項 (続き)

(6) If multiple switches are placed side by side, or a switch is placed near another part, the gap between the switch and the adjacent switch/part must be at least 1mm to prevent from flux jumping and to ensure proper insulation distance. スイッチを並べて、あるいは他の部品と隣接させて使用する場合は、フラックス上がりの防止及び

絶縁距離の確保のため、スイッチとの間隔は最低 1 mm 空けてください。

- (7) Design and use so that external stresses is not constantly applied to the soldering parts in a set in any direction. External stress may cause pattern peeling and solder cracks on a PWB. セットに取付けた状態で、はんだ付け部に各方向から常時外部応力が加わらないように、設計及び 使用上ご配慮ください。プリント配線板のパターンの剥離やはんだにクラックが入る原因となります。
- (8) When mounting a switch (mounting to chassis or button mounting), take care so that no foreign matter enters the switch. スイッチを取付けられる際(シャーシへの取付け、ボタン装着時等)、異物がスイッチ内に侵入 しないようご注意ください。
- (9) Contact lubricant which is used in detector switches, may flow out to the exterior of the switch due to the structure. For design review, check the operating conditions sufficiently. 検出スイッチには接点潤滑剤を使用しておりますが、構造上スイッチの外部に潤滑剤が流出 する可能性があります。設計検討の際には、使用条件等につきまして十分ご確認・ご配慮ください。
- (10) The switch is not dustproof and not waterproof. Therefore, avoid the following ambient surroundings and other conditions because they may affect performance. スイッチは、防塵・防水ではありません。よって、以下の環境及び条件では性能に影響を

受けることがありますので、ご使用は避けてください。

- ·Under an atmosphere of corrosive gas such as Cl₂, H₂S, NO_X, or SO₂. Cl_2 , H_2S , NO_X , SO_2 等の腐食性ガス雰囲気中。
- ·In atmospheres of residual water drops, dew condensation, Adhesive water drops. 水滴残留、結露環境、水滴付着。
- In liquid such as water, salt solution, oil, chemicals, and organic solvents. 水、塩水、油、薬品、有機溶剤等の液体中。
- · In direct sunlight. 直射日光の当たる場所。
- · In dusty locations. ほこり、粉塵の多い場所。
- (11) Avoid continuous operation with a switch constantly on NORMAL-CLOSE position. 常時 ON 状態(押したまま)で連続してのご使用は避けて下さい。
- (12) Avoid continuous operation at temperatures limit of "OPERATING TEMPERATURE". 使用温度範囲の限界温度付近で連続してのご使用は避けてください。
- (13) Design so that external stresses is not applied to the switch body when a set is used. ご使用の際、スイッチの本体に外部応力が加わらないように設計してください。
- (14) Design so that the operating stroke amount is about 0.5mm longer than full travel of the switch. スイッチの押し込み量は、フルストロークに対して 0.5 mm 程度の余裕をもたせるように 設計してください。

Title 標準書名	COMMON PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION 共通納人仕様書	Rule No.11—11 記号番号
Subject	ESE1600Type (1)	151—ESE-1600—1
品名	ESE1600 形 (1)	(R 5)

Prohibited items and notes on storage conditions

保管条件に関する禁止及び注意事項

Since contact characteristics and soldering quality may deteriorate due to sulfulation and oxidation of the contacts and terminals, pay heed to the following items.

接点部や端子部の硫化及び酸化等により、接触特性やはんだ付け性に支障をきたす可能性がありますので以下の事項にご注意ください。

(1) For storage and transport of the switches, avoid unpacking them, and store them at room temperature and room humidity. Use them as soon as possible, generally within 3 months, or within a maximum of 6 months after delivery.

スイッチの保管又は輸送時には、開梱せずに常温・常湿で保管し、納入後3ヶ月を目安とし、 6ヶ月以内を限度として、できるだけ早くご使用ください。

(2)Do not store the switches under conditions of high temperature and / or high humidity, or in a location where corrosive gas may be generated.

高温多湿の場所及び腐食性ガスの発生する恐れのある場所での保管は避けてください。

(3) If some units remain after unpacking, keeping them in custody in containers sealed up and applying adequate moisture-proof and gas proof treatment.

開梱後残品のある場合は、密封した容器等に保管し、適切な防湿、防ガス等の処置をしてください。